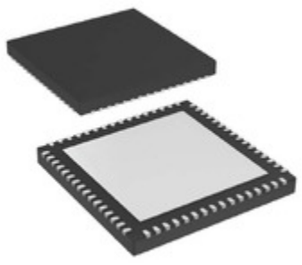

□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

PIC24FJ256GA406T-I/MR

□□□□ □□□	PIC24FJ256GA406T-I/MR	□ RoHs □□□	
□□□□ / □□□	Micrel / Microchip Technology	□□□□□□ □□□	12158 pcs stock
□□□□ □□□□□	IC MCU 16BIT 256KB FLASH 64QFN	□	Hong Kong
□□□□ □□□	PIC24FJ256G(A,B)4xx Datasheet.pdf	□□□□□ □□□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

12158 pcs stock
□□□□ □□ (□□□□□ □□□)

3300 pcs
$2.899

□□□ □□□ □□□

□□□□ "□□□ □□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□.□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ 24 □□□□ □□□ □□□□□□□.
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ info@global-ic.hk□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□.

□□□ □□□ □□□

□□□□□□ □ PIC24FJ256GA406T-I/MR

□□□□-□□□□□ (Vcc / Vdd)	2V ~ 3.6V	□□□□□ □□□□□ □□□	64-QFN (9x9)
□□□□	32MHz	□□□□□	PIC® XLP™ 24F
RAM □□□	16K x 8	□□□□□□ □□□□ □□□□	FLASH
□□□□□□ □□□□□□ □□□	256KB (85.5K x 24)	□□□□□□	Brown-out Detect/Reset, DMA, LCD, LVD, POR, PWM, WDT
□□□ / □□□	64-VFQFN Exposed Pad	□□□	Tape & Reel (TR)
□□□□□ □□□□	Internal	□□□□ □□□ □□□	-40°C ~ 85°C (TA)
□ I / O □□□	53	□□□□□ □□□□	Surface Mount
□ EEPROM □□□	-	□□□□ □□□□□	A/D 16x10b/12b; D/A 1x10b
□□□-□□□	16-Bit	□□ □□□□□	PIC
□□□□□	I²C, IrDA, LINbus, PMP/PSP, SPI, UART/USART	□□□□□ □□□ □□□	PIC24FJ256GA406

□□□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ 3.13 □□□□□□□□

2023/08/30

□□□□□ □□□□□ □□□ - □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□

2023/04/19

□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□

2023/08/16

□□- Rohde & Schwarz □□□□□ □□□ □□□ □□□□□

2023/09/15

□□□□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□

2023/09/13

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ 800nm □□ 800 □□ □□□□

2023/08/11

TDK □□□-Kud Dcd Psus □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

2023/09/15

□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□

2023/08/15

□ Schnider Cobots 3 □.□ □□ □□□ □□ 20 □

2023/08/7

□□□□□-□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□

2023/07/21

□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□ PV □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

2023/09/7

□□□: - lorrawan □□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□ □□□□ □□□□□

2023/07/14

□□□ □□□ © 2023 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ - Global-IC

□-□□: info@global-ic.hk

□□□□: 19f Lockhart □□□□, □□□□□ □□□□, WAN CHAI, □□□ □□□